

- 主催：岩手大学分子接合技術研究センター、東北ポリマー懇話会
- 共催：i-SB事業化プラットフォーム、INSポリマー研究会

半導体基板材料に関するセミナー

i-SB事業化プラットフォームでは、分子接合技術（i-SB法）と機能樹脂設計技術をものづくり分野に幅広く展開し、新たなプロセスやプロダクトのイノベーションを創出することを目指しています。

このたび、岩手大学分子接合技術研究センターでは、i-SB事業化プラットフォームの中核組織として、半導体基板材料に関するセミナーを開催します。

日時：令和7年2月5日（水）13:00-17:00
会場：岩手大学 地域協創推進棟（A17）
2階 セミナー室

オンライン
（Zoom）
配信あり

プログラム：

1) 半導体パッケージの最近の動向（60分）

新光電気工業(株) 開発統括部開発企画部長 兼 商品開発部長
井原 義博 氏

2) ポリマー光導波路の光電融合への応用（60分）

慶應義塾大学 理工学部 教授
石樽 崇明 氏

3) 5G/6G時代の高周波基板向けビニル系低誘電損失 材料の開発（60分）

川辺高分子研究所 代表
川辺 正直 氏

4) 三井化学が取り組む次世代半導体材料の開発（60分）

三井化学(株) ICTソリューション事業本部 ICT材料事業推進室
サブグループリーダー
稲田 智志 氏

◆ 参加費：5,000円（消費税込・資料付き）

ただし、東北ポリマー懇話会会員は無料。

- ・ セミナー終了後、5営業日以内に、参加費の請求書をメールでお送りします。請求書に記載の期限までに（3月19日を予定）、参加費のお振り込みをお願いします。
- ・ 参加者には、1月30日以降（申込期限以降）、ミーティングリンクを送付します。

◆ 参加申込方法：

下記のURLまたはQRコードから

参加申込フォームにアクセスし、お申し込みください。



事前申込制・申込期限

1月29日（水）

<https://i-sb.ccrd.iwate-u.ac.jp/news/post-202/>

問い合わせ先

岩手大学 分子接合技術研究センター事務局（岩手大学 研究・地域連携課）

✉ isb-office@iwate-u.ac.jp  <https://www.iwate-u.ac.jp/academics/facility/mbt.html>